



平成 27 年 3 月 26 日

各 位

会 社 名 シンデン・ハイテックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 城 下 保
(コード番号：3131)
問合せ先 取締役管理本部長 齋 藤 敏 積
(TEL. 03-3537-0101)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成27年2月23日及び平成27年3月9日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式18,900株の第三者割当による新株式発行(第三者割当増資)につきまして、割当先であるSMBC日興証券株式会社より当社普通株式18,900株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。

当社では、当社普通株式の東京証券取引所JASDAQへの上場に伴う公募による募集株式発行並びに引受人の買取引受けによる株式売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式18,900株の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行いました。

本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である城下保より借入れた当社普通株式の返却を目的として、SMBC日興証券株式会社に対し行われるものです。

記

1. 募集株式の発行概要

(1) 発行株式数	当社普通株式	18,900株
(2) 払込金額	1株につき	金 2,244円
(3) 払込金額の総額		金 42,411,600円
(4) 割当価格	1株につき	金 2,520.80円
(5) 割当価格の総額		金 47,643,120円
(6) 増加する資本金及び資本準備金 に関する事項	増加する資本金1株につき 増加する資本準備金1株につき	金 1,260.40円 金 1,260.40円
(7) 割当先及び割当株式数	S M B C 日興証券株式会社	18,900株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	平成27年3月30日(月曜日)	
(10) 払込期日	平成27年3月31日(火曜日)	

(注) 払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は割当価格(東京証券取引所JASDAQへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額)となります。

2. 本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移	
現在の発行済株式総数	901,000株
(現在の資本金)	金 967,915,000円)
増資による増加株式数	18,900株
(増加資本金)	金 23,821,560円)
増資後発行済株式総数	919,900株
(増加後資本金)	金 991,736,560円)

3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取概算金 47,476 千円につきましては、公募による募集株式発行による手取概算額 243,080 千円とともに、過去に実施した運転資金を目的として借り入れた金融機関からの借入金の返済のために平成 27 年9月末までに充当する予定であります。

今後、当社としましては、車載用液晶ディスプレイ関連事業をはじめ、好調な受注状況を背景とした業容拡大に伴う増加運転資金の確保(財務体質の改善)により、安定供給を果たすとともに、拡販を重要戦略としビジネス展開を図って参ります。

従来は金融機関からの借り入れにより賄っておりましたが、中長期の視点から更なる将来の事業拡大と強固な財務体質及び経営基盤の確保の観点より、今回の調達資金については、金融機関からの借入金返済に充当することを考えております。

以 上